出展のご案内

現場の答えが見つかる 研削加工の専門展示会

Grinding Technology Japan 2025

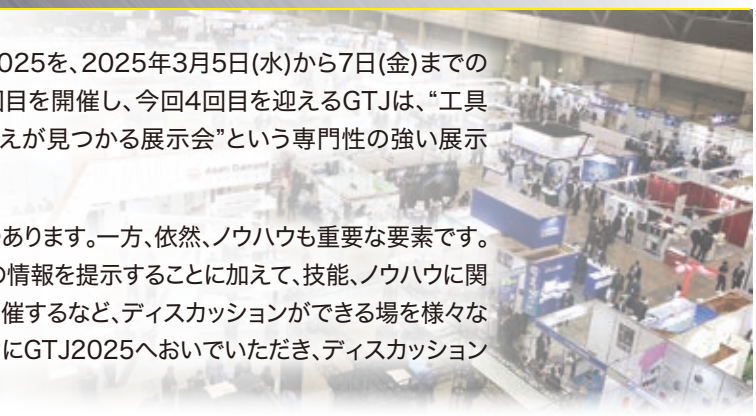
研削加工技術と工具製造技術展

2025.3.5(水)▶3.7(金) 幕張メッセ

主催／日本工業出版　産経新聞社

www.gtj-expo.jp

ご挨拶



Grinding Technology Japan(GTJ:ジーティージェー)2025を、2025年3月5日(水)から7日(金)までの3日間、千葉県 幕張メッセで開催します。2019年に第1回目を開催し、今回4回目を迎えるGTJは、“工具製造技術と、研削加工技術に特化した展示会”、“現場の答えが見つかる展示会”という専門性の強い展示会として皆様にご認識いただいています。

研削加工分野でも、自動化、無人化の動きは著しく進みつつあります。一方、依然、ノウハウも重要な要素です。GTJ2025では、研削加工技術、工具製造技術に関する最新の情報を提示することに加えて、技能、ノウハウに関する情報も提供いたします。今回も「研削コンシェルジュ」を開催するなど、ディスカッションができる場を様々な場面でご用意します。多くの工具製造、研削加工に携わる方々にGTJ2025へおいでいただき、ディスカッションにご参加いただきますよう、切にお願い申し上げます。

開催概要

会　　期	2025年3月5日（水）～7日（金）　3日間（隔年開催）
開場時間	10:00 ～17:00
会　　場	幕張メッセ　展示ホール7-8
入 場 料	2,000 円（ただし招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料）
主　　催	日本工業出版（株） （株）産経新聞社
企　　画	日本工業出版（株）「機械と工具」編集部
後　　援	在日ドイツ連邦共和国大使館（予定）
特別協賛	切削フォーラム21
特別協力	（公社）砥粒加工学会
ネットワークパートナー	GrindTec
協　　賛	日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、 日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、 日本光学測定機工業会、日本フルードパワー工業会、日本試験機工業会、日本歯車工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、 ターボ機械協会、日本機械鋸・刃物工業会、全国機械用刃物研磨工業協同組合、日本包丁研ぎ協会

出展対象

●研削盤 ●研磨盤 ●砥石 ●ツルーイング装置 ●計測機器 ●周辺機器 ●研削工具 ●工具研削盤 ●切削工具
●切削工具製造技術 ●切削工具活用技術 ●切削油 ●切削油供給装置 ●切削油ろ過装置 他

来場対象

研削加工技術者・研究者、工具製造者、研削加工業者、学生、他

同時開催（一部予定含む）

- 砥粒加工学会 先進テクノフェア（ATF2025）
- 研削コンシェルジュ
- 砥粒加工学会ポスター展
- 製品・技術説明会
- 実演

新設展示会 「SiC,GaN加工技術展」

2025年3月5日（水）～7日（金）＠幕張メッセにて開催！

出展対象 SiC,GaN用インゴットスライシング装置、SiC,GaN用ウエハ研削装置、SiC,GaN用研削砥石、ウエハ端面研削・研磨装置、SiC,GaN用片面・両面ラッピング装置、SiC,GaN用CMP装置、SiC,GaNウエハ専用研磨材スラリー、ウエハ洗浄システム、ウエハ形状測定機

来場対象 SiC,GaN単結晶成長技術者・研究者、SiC,GaNウエハ加工技術者・研究者、ダイヤモンドウエハ技術者・研究者、ウエハ評価技術者・研究者、学生、他

申込締め切り **2024年9月30日(月)**

出展要項

Aタイプ

出展小間規格

1小間＝9㎡（間口3m×奥行3m×高さ2.7m）　側壁・後壁のみ設置（角小間は側壁なし）

出展料

1小間 **418,000円**（税込）　特別協賛の法人会員*の方 1小間 **352,000円**（税込）

＊切削フォーラム21の会員のみ

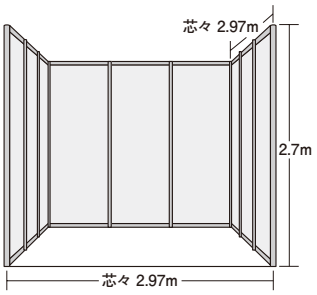
一般の10小間を超える申込の場合、下記の割合で出展料を割引します。
10～19小間　出展料金の5%
20小間以上　出展料金の10%

小間形態・装飾高さ制限

1～3小間　…並列小間のみ
（高さ：4mまで使用可能※但し、1mセットバックした部分のみ）

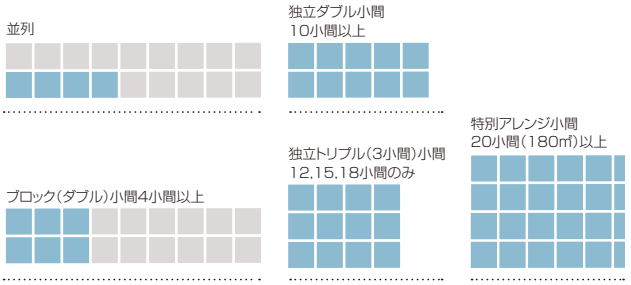
4～9小間　…並列小間、ブロック小間より選択可能
（高さ：4mまで使用可能　※但し、並列小間は1mセットバック）

10小間以上　…原則独立小間のみ（高さ：5mまで使用可能）
※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談ください。



小間のレイアウト

展示物やブースの設営方法にあわせて、並列・ブロック・独立ダブル・独立トリプル・特別アレンジの5通りの小間アレンジが可能です。



出展料に含まれる費用

基準時間内の会場使用料金・照明・空調費、共有施設の工事費及び維持費、来場者プロモーション費、来場者サービスにかかわる費用（会場案内等の制作）、会場事務局運営・安全管理・警備費用

出展料に含まれない費用

出展者の小間装飾費・搬出入費及び運営費用、電気・ガス・水道等の設備一時幹線工事及び二次側工事と使用料（システムパッケージ申込は別途）、臨時電話等通信回線の架設費用と通信料金、出展機器及び対人傷害などの保険料、会場設備・備品及び他社展示物の破損、紛失弁償費、放置された装飾資材等の残材、ゴミ処分に係る費用、その他、通常出展料に含まない費用とみなされるもの

パッケージ装飾

※詳細・申込については、出展者説明会にてご案内いたします。
※料金は変更になる可能性があります。　※出展料とは別に発生いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

小間装飾パッケージプラン

- パラペット
- 受付カウンター
- 折りたたみ椅子（1ケ）
- 照明（蛍光灯20W×1+スポットライト15W×2）
- コンセント（2口）一ヶ所（100V-900Wまで使用可能）
- 社名表示
- カーペット
- 名刺受（1ケ）
- 1kW以内の電気幹線工事、使用料含む
- カタログスタンド（A4/12段）（1台）

158,400円（税込）

Bタイプ　1社1小間限定

出展小間規格

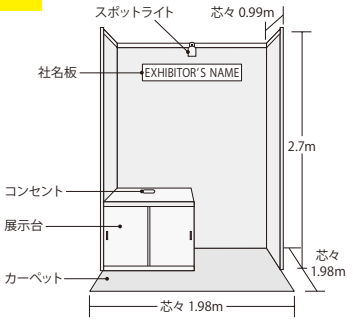
1小間＝間口 2.0m× 奥行 2.0m× 高さ 2.7m　一定装飾付き（角小間は側壁なし）

出展料 ※出展料、簡易装飾込み

一般：**242,000円**（税込）　／　会員：**220,000円**（税込）

出展料に含まれるもの：間口2.0m×奥行2.0mの展示スペース、間仕切り（後壁、側壁1m）、社名板、カーペット、展示台：横幅1.0m×奥行1.0m×高さ0.8m、引き戸ユニット（鍵ナシ）、スポットライト：22W×1、コンセント（アース付100V）：2個口×1,500Wまでの電気幹線工事費・電気使用料

※備品の追加注文がある場合は、別途ご請求させていただきます。詳しい資料は出展社説明会にてお渡しいたします。
※上記基本ディスプレイを使用しない場合も、料金を差引くことはできませんのでご了承ください。



製品・技術発表会

展示会場内の特設セミナースペースで開催する新技術・新製品PRセミナー

日　　時：2025年3月5日（水）～7日（金）10:00～17:00 内で45分間
場　　所：展示会場内特設会場（シアター形式 80名定員）
発表料金：1セッション 55,000円（税込）
運営方法：1、聴講無料（各回総入替）
2、受付・進行は発表各社が担当（登録や名刺回収は自由です）

会場設備：受付（机、イス）、聴講席、演台、マイクセット、プロジェクター、スクリーン
P　　R：案内状、ホームページ等に社名・プログラムを掲載

〈注〉・申込書に20字以内でセミナータイトルを記載ください。
・終了後は現状復帰をお願いいたします。
・PC使用の場合は各自お持込ください。※接続テスト等はご相談ください
・発表日時は主催者にて決定します。

公式Webサイト　バナー広告

貴社のリンクバナーを公式WEB（和・英）に開催1か月前から掲載

掲載期間：2025年2月5日（水）～4月7日（月）　※予定
画像サイズ：W200px × H40px　GIF形式　※アニメーションGIF可

掲載料金：1枠 55,000円（税込）
原稿締切日：2025年1月17日（金）※リンク先指定の上、完成データをご提出ください。

前回レポート
Grinding Technology Japan 2023

会　　期　2023年3月8日（水）～10日（金）3日間

会　　場　幕張メッセ 展示ホール7-8

出展規模　171社・団体・研究室　294小間

▶登録入場者数：合計 4,785名

2023年				2021年	
		来場者数	天　気	開催日	来場者数
開催日	3月8日（水）	1,426名	晴れ	3月2日（火）	563名
	3月9日（木）	1,549名	晴れ	3月3日（水）	539名
	3月10日（金）	1,810名	晴れ	3月4日（木）	593名
合　計		4,785名		合　計	1.695名
合　計		4,785名			

※リピーター（1日に複数来場した人）は1名としてカウント。
※来場者：展示会に来場した方。出展者は含みません。

出展社一覧

出展登録者名
ISBE GmbH /FDPW
株式会社アイゼン /株式会社リスモツール
旭ダイヤモンド工業株式会社
Abrasivestocks.com /磨庫網
株式会社アヤボ
株式会社アライドマテリアル
有限会社アリューズ
ANCA Machine Tools Japan株式会社
株式会社石川工具研磨製作所
株式会社イリス /ブローム・ユング
入野機工株式会社
WINTECH AUTOMATION
株式会社宇都宮製作所
AFCジャパン株式会社
SL.CARBORUNDUM (THAILAND) CO., LTD.
NKワークス株式会社
岡崎精工株式会社
株式会社オカスギ
株式会社岡本工作機械製作所
株式会社片岡機械製作所
株式会社片桐製作所
株式会社ギケン
クール・テック株式会社
株式会社グローバルダイヤモンド
京滋興産株式会社
KFカーバイドジャパン株式会社
株式会社コイズミツール
有限会社小林超硬研磨
株式会社小宮商会
株式会社サミットスーパーアブレーシブ
三研空機株式会社
有限会社サンメンテナンス工機 /ユアサ商事株式会社
三和クリエーション株式会社
株式会社CGTech
株式会社ジェイテクト
株式会社ジェイテクトグラインディングツール
株式会社ジェイテクトマシンシステム
Shenzhen Sawa Abrasives co.ltd
ZHENGZHOU ZZDM SUPERABRASIVES CO., LTD
株式会社シギヤ精機製作所
SHANDONG TAI GUANGYI GRINDING WHEELS CO., LTD /JAPAN TAIYU IMPORT AND EXPORT CO., LTD
XUCHANG GREAT ABRASIVE CO., LTD.
株式会社潤滑通信社
Sichuan Jiuna New Materials Co., Ltd
株式会社スギノマシン
住友重機械ファインテック株式会社
株式会社スリーエフ技研
株式会社3D Printing Corporation
セイコーインスツル株式会社
株式会社精工ドリル
切削フォーラム21
CemeCon株式会社
株式会社CERATIZIT Japan
双龍産業株式会社
大志技研株式会社
ダイナミックツール株式会社
株式会社太陽工機
ZOLLER Japan株式会社
ツクモ工学株式会社
椿本メイフラン株式会社

出展登録者名
株式会社テイケン
株式会社東京ダイヤモンド工具製作所
株式会社東鋼
東洋研磨材工業株式会社
トランザーフィルター日本株式会社
株式会社トリオエンジニアリング
株式会社ナガセインテグレックス
ナニワトイシ株式会社
NUM AG
株式会社ニートレックス
日刊工業新聞社
日清工業株式会社
日本シュネーベルガー株式会社
日本ダイヤモンド株式会社
日本ウォルフラム株式会社 /CB CERATIZIT Luxembourg S.A.
日本スピードショア株式会社 /株式会社ヤマシタワークス
日本RIHON株式会社
二和ダイヤモンド株式会社
株式会社ノア
浜井産業株式会社
一般社団法人バリ取り表面仕上げ洗浄協会
バンドー化学株式会社
フォルマー・ジャパン株式会社
福田交易株式会社
二村機器株式会社
株式会社プライオリティ
ブリンクマン・ポンプ・ジャパン株式会社
株式会社ブンリ
HENAN HOLD DIAMOND TECHNOLOGY CO., LTD
HENAN HUIFENG DIAMOND CO.,LTD
株式会社マイスター
牧野フライス精機株式会社
松澤精工株式会社
株式会社ミスズ
三井精機工業株式会社
株式会社メトロール
株式会社ものづくりレビュー
株式会社ユーザー通信社
株式会社ユーベック
株式会社ユーロテクノ /アガトン社 /アリコナ イメージング社
ユニバルス株式会社
株式会社リード
菱高精機株式会社
Luoyang Runbao Super Abrasive Co., Ltd.
株式会社ワークス

砥粒加工学会賛助会員展示コーナー
オオタ株式会社
株式会社岡本工作機械製作所
株式会社クリスタル光学
株式会社ジェイテクトグラインディングツール
新東工業株式会社
株式会社ティ・ディ・シー
株式会社ナガセインテグレックス
日本タングステン株式会社
日本特殊研砥株式会社
牧野フライス精機株式会社
ミクロン精密株式会社
三鷹光器株式会社
株式会社三井ハイテック

Exhibitor Name / Co-exhibitor Name
3D Printing Corporation K.K.
A.L.M.T. Corp.
Abrasivestocks.com
AFC Japan Corporation
ANCA Machine Tools Japan K. K.
Areuse Co., Ltd.
Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.
Ayabo Corporation
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
BRINKMANN PUMPS JAPAN CO LTD
BUNRI Inc.
CemeCon K.K.
CERATIZIT Japan Corporation
CGTech Inc.
COOL TECH LTD.
Deburing Surface Finishing and cleaning Asociation Japan
Dynamic Tools Corporation
EHWA DIAMOND CO., LTD.
EISEN CO., LTD. /RESMOTOOL CO., LTD.
EUROTECHNO Inc. /AGATHON AG /Alicona Imaging GmbH
Fukuda Corporation
FUTAMURA MACHINES & TOOLS CO., LTD.
Giken CO., LTD.
GLOBAL DIAMOND CO., LTD.
HAMAI CO., LTD.
HENAN HOLD DIAMOND TECHNOLOGY CO., LTD
HENAN HUIFENG DIAMOND CO.,LTD
IRINOKIKO Co., Ltd.
ISBE GmbH /FDPW
ISHIKAWA Tool Grind Co., Ltd.
JAPAN RIHON CO., LTD.
Japan Speed Shore Co., LTD /Yamashita Works Co., Ltd
JAPAN WOLFRAM CO., LTD. /CB CERATIZIT Luxembourg S.A.
JTEKT CORPORATION
JTEKT GRINDING TOOLS CORPORATION
JTEKT MACHINE SYSTEMS CORPORATION
K.K. Irisu (C. Illies & Co., Ltd.) /Blohm Jung GmbH
Katagiri Seisakusho Co., Ltd. ; INC
KATAOKA MACHINE TOOLS MG CO., LTD.
Keijikousan Co., Ltd.
KF Carbide Japan Co., Ltd.
Kobayashi precision grinding carbide co.ltd.
KOIZUMI TOOL CO., LTD.
Komiya & Co., Ltd.
Lubrication Technology Inc.
Luoyang Runbao Super Abrasive Co., Ltd.
Makino Seiki Co., Ltd.
MATSUZAWA SEIKO CORPORATION
Meister Inc.
Metrol Co., Ltd.
MISUZU CO., LTD.
MITSUI SEIKI KOGYO CO., LTD.
Monodukuri Review Co., Ltd.
NAGASE INTEGREX Co., Ltd.
NANIWA TOISHI CO., LTD.
NIPPON DIAMOND CO., LTD.
Nippon SCHNEEBERGER K.K.
NISSEI INDUSTRY CORPORATION
Nitolex Corporation

Exhibitor Name / Co-exhibitor Name
NK WORKS CO., LTD.
NOAH CORPORATION
NUM AG
Okamoto Machine Tool Works LTD
OKASUGI
OKAZAKI SEIKO CO., LTD.
PRIORITY CO., LTD.
READ CO., LTD.
RYOCO SEIKI CO., LTD.
SANWA CREATION Co., Ltd.
SEIKO DRILL CO., LTD.
Seiko Instruments Inc.
Sessaku Forum21
SHANDONG TAI GUANGYI GRINDING WHEELS CO., LTD /JAPAN TAIYU IMPORT AND EXPORT CO., LTD
Shenzhen Sawa Abrasives co.ltd
SHIGIYA MACHINERY WORKS LTD.
Sichuan Jiuna New Materials Co., Ltd
SL.CARBORUNDUM (THAILAND) CO., LTD.
Sohryu Sangyo CO., LTD.
SUGINO MACHINE LIMITED
Sumitomo Heavy Industries Finetech, Ltd.
Summit Super Abrasive Co., Ltd.
Sun Ken Industrial Technique Co.,Ltd.
SUN MAINTENANCE KOKI CO., LTD. /YUASA TRADING CO., LTD.
Taishi Giken Co., Ltd.
TAIYO KOKI CO., LTD.
TEIKEN CORPORATION
The Nikkan Kogyo Shimbun
Three-F Giken Co. Ltd
TOKO CO., LTD.
TOKYO DIAMOND TOOLS MFG CO., LTD.
TOYO KENMAZAI KOGYO LTD.
Transor Filter Japan Co., Ltd.
TRIO ENGINEERING CO., LTD.
TSUBAKIMOTO MAYFRAN
Tsukumo Engineering Inc.
Unipulse Corporation
User Tsushin Co., Ltd.
UTSUNOMIYA SEISAKUSHO CO., LTD
UVEC INC.
Vollmer Japan Corp.
WINTECH AUTOMATION CO, LTD.
WORKS CO., Ltd
XUCHANG GREAT ABRASIVE CO., LTD.
ZHENGZHOU ZZDM SUPERABRASIVES CO., LTD
ZOLLER Japan KK

The Japan Society for Abrasive Technology Supporting Member Corner
CRYSTAL OPTICS
JTEKT GRINDING TOOLS CORPORATION
MAKINO SEIKI CO.,LTD.
MICRON MACHINERY CO.,LTD.
Mitaka Kohki Co., Ltd
Mitsui High-tec, Inc.
NAGASE INTEGREX Co., Ltd.
Nippon Tokushu Kento Co.,Ltd.
Nippon Tungsten Co., Ltd.
Ohta Inc.
Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
SINTOKOGIO, LTD.
TDC Corporation

砥粒加工学会 展示コーナー

茨城大学　n Lab（ナノ・エンジニアリング研究室）
超精密・微細加工の研究開発

岩手大学　水加工環境調和型システムネットワーク
環境と人にやさしい水加工システム（電気防錆加工法システム）などについて

岡山大学　機械加工学研究室
切削・研削・砥粒加工の高度化・最適化技術の開発

神奈川大学　精密機械システム（中尾）研究室
高精度フィードバック水温制御システムの開発ならびにCFRP切りくずの新集塵システムの開発

京都工芸繊維大学　機能表面加工学研究室
京都工芸繊維大学 機能表面加工学研究室 研究紹介

埼玉大学　生産環境科学研究室
新しい精密微細加工技術の創出

佐世保工業高等専門学校　研削工具AI評価研究室
ディープラーニングを用いたワイヤ工具表面の機上計測

千葉工業大学　松井研究室
松井研における研磨加工研究について

千葉大学　加工物理学研究室
薄板ガラスの割断における亀裂進展挙動と割断面形成メカニズムに関する研究

中部大学　工学部機械工学科 鈴木研究室
PCD工具によるCVD-SiC型の超精密研削加工

中部大学　工学部機械工学科 安達研究室
長尺内面研削スピンドルによる深穴内研加工技術

中部大学　先端マイクロ加工学研究室
難削材加工技術とデジタル支援加工技術の開発

東京電機大学　ナノ精度加工研究室
ナノ精度加工とその応用

東京都市大学　表面加工研究室
研究紹介（噴射加工、歯科材料の研磨、環境親和型めっき）

東北大学大学院工学研究科　水谷研究室
金属積層造形チタンの表面微細構造を活用したCFRPとの異種材料接合

長岡技術科学大学　精密加工・機構研究室
振動援用・電気化学加工現象の学理究明，生産加工技術への応用

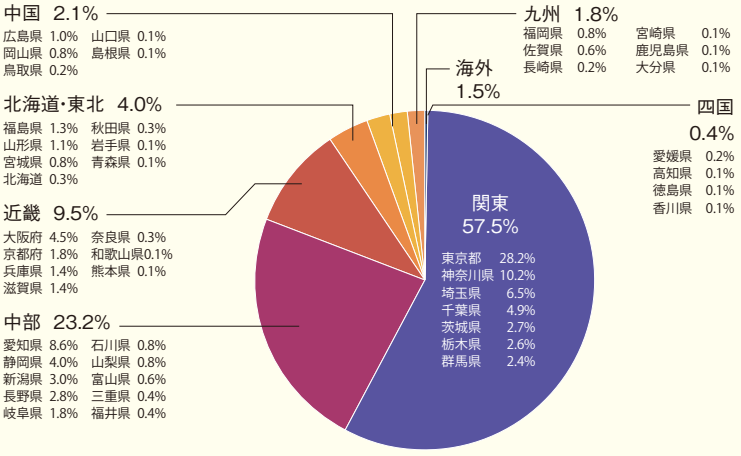
日本工業大学　機械加工研究室
レアメタル研削による小径軸付ダイヤモンド砥石の超音波ツルーイングor小径軸付砥石による超音波ヘリカルスキャン研削仕上げ

日本大学　山田・内田研究室
ドレッシングの定量化から診る研削特性

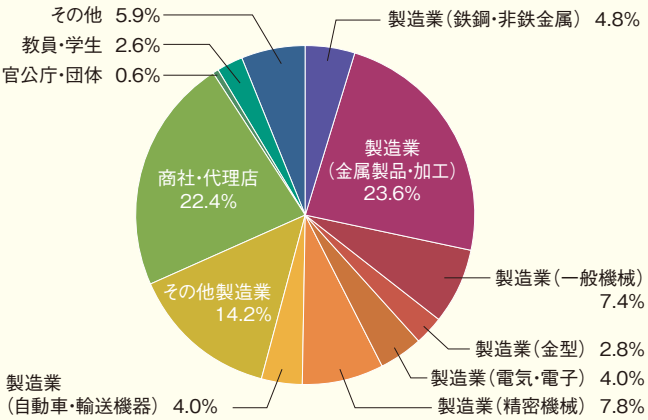
防衛大学校　精密加工研究室　制御加工研究室
精密加工研究室・制御加工研究室の研究紹介

来場者分析

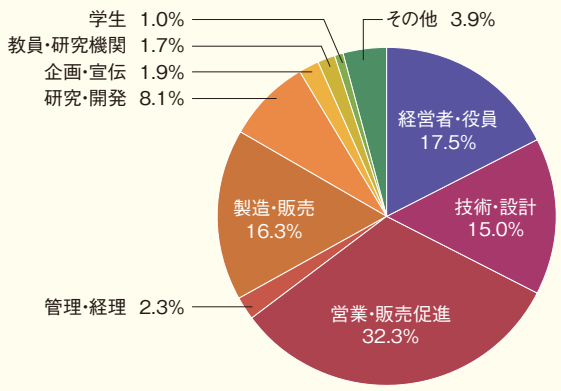
■来場者の事務所所在地別割合



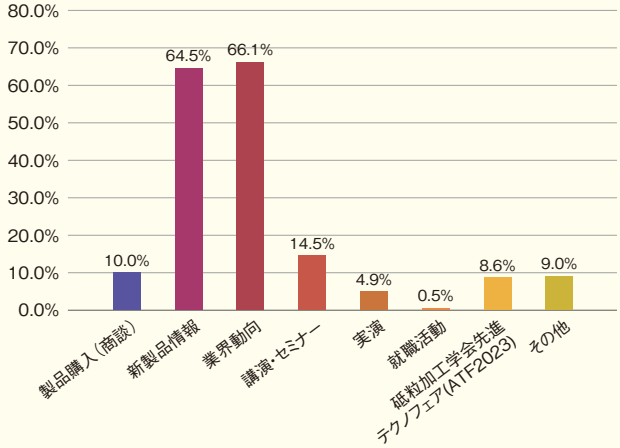
■業 種



■職 種



■来場目的 複数回答



開催までのスケジュール（予定）

SCHEDULE

2024 9/(月)30 出展申込締切

2024 12月 上旬 出展者説明会
※ブースレイアウトの発表、会場構成、装飾規定、搬入・搬出などを説明します。
会場・日程など詳細は10月に出展申込企業にお知らせします。

2024 12月中 展示会招待状の完成▸配布
※出展者には無料で希望枚数を差し上げます。

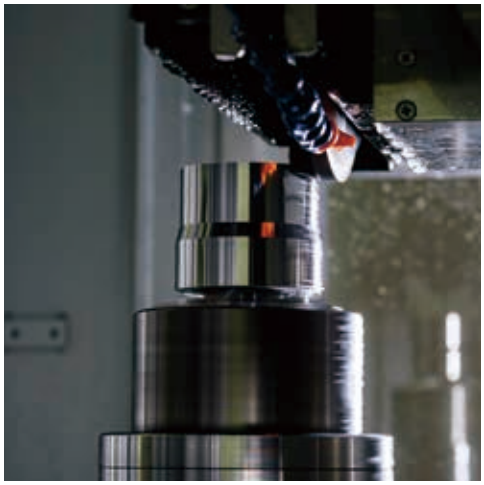
2025 1月 中旬 出展ブースに関わる諸申込み締切（電気、備品など）
※申込書類は出展者説明会にて配布。

2025 3/2(日)・4(火) 展示品搬入・ブース装飾

2025 3/5(水)・7(金) 展示会開催

2025 3/7(金)・8(土) 搬出・撤去（【3/7(金)】17:00～21:00 ／ 【3/8(土)】9:00～17:00）

2025 5月 下旬まで 終了報告書のお届け



会場へのアクセス

幕張メッセ　〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1　Tel. 043-296-0001　https://www.m-messe.co.jp

●電車の場合

JR京葉線

東京駅 ― 約30分 ― 海浜幕張駅
蘇我駅 ― 約12分 ― 海浜幕張駅
海浜幕張駅 ― 徒歩5分

JR総武線

秋葉原駅 ― 約40分 ― 幕張本郷駅 ― BUS 約17分 ― 幕張メッセ中央

●車の場合

東京都心・羽田空港方面から	約40分
湾岸習志野I.C.（東関東自動車道）から	約５分
幕張I.C.（京葉道路）から	約５分
成田空港方面から	約30分
湾岸千葉I.C.（東関東自動車道）から	約５分

お申込方法が変わりました

※出展申込書はWEBサイトよりDLのうえ、データ上に必要事項をご入力ください（押印不要）。また大変お手数ですが、そのデータを印刷し、押印のうえPDFにしてください。必要事項入力済データと押印済のPDFの２つのデータを事務局（gtj@sankei.co.jp）までメールでお送りください。

お申込・お問合せ
産経新聞社　事業本部　コンベンション事業部「Grinding Technology Japan 2025」事務局
〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2　TEL. 03-3273-6180　FAX. 03-3241-4999　E-mail : gtj@sankei.co.jp